

moda

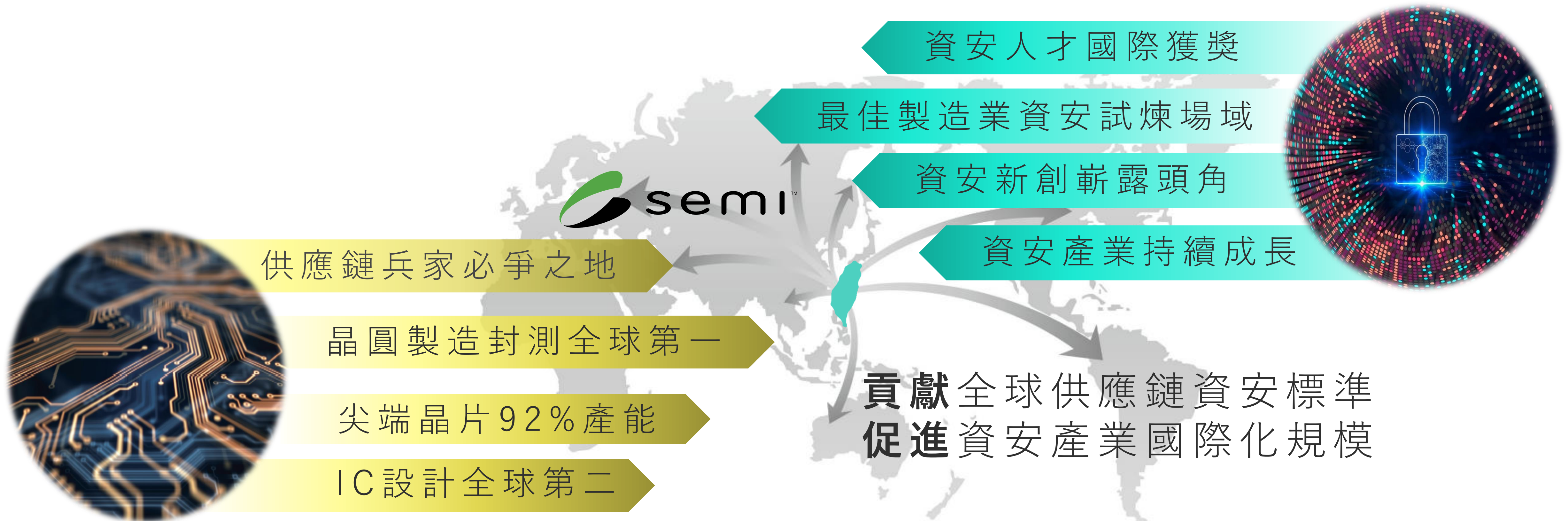
# 台灣推動半導體設備資安 階段性成果說明

---

數位產業署

2022/09/14

# 半導體資安：數位科技跨域合作的全球典範



# 跨部會協力合作：實現半導體與資安產業雙贏

持續推動第一個由台灣主導的半導體晶圓設備資安標準 - SEMI E187

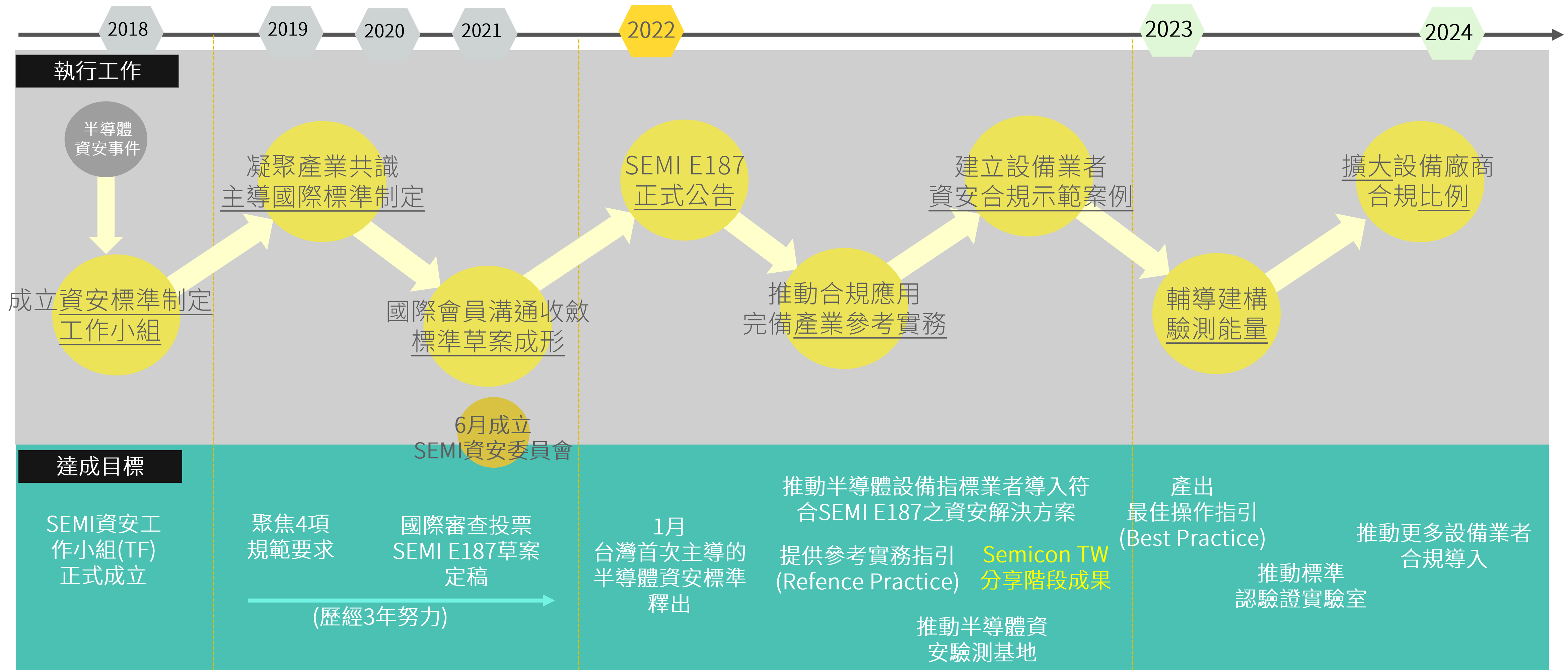
打造供應鏈資安



提升半導體  
全球佈局韌性

創造資安產業  
新藍海

# 推動歷程與執行目標



# 推動策略與執行成果

- 透過與產業公協會協作，收集意見回饋，聚焦重點業者進行輔導
- 綜整計畫資源，從各面向提供產業標準落實動能

## 產出參考實務指引

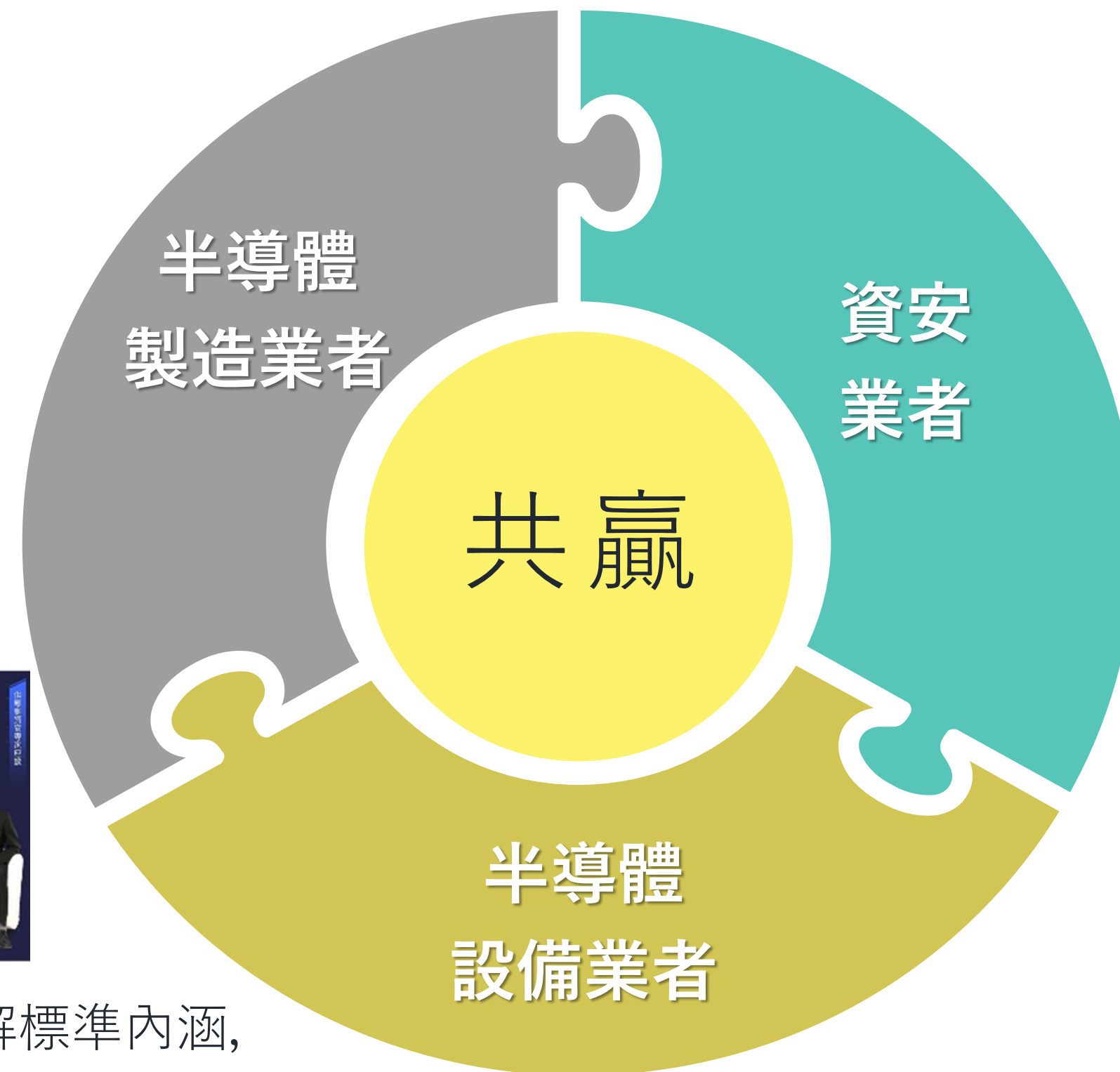


參與SEMI標準制定工作小組，撰寫參考實務指引(Reference Practice)

## 辦理工作坊/研討會



透過SEMI E187工作坊及研討會，協助產業了解標準內涵，收集意見回饋，並推廣有助和規之國產資安解決方案

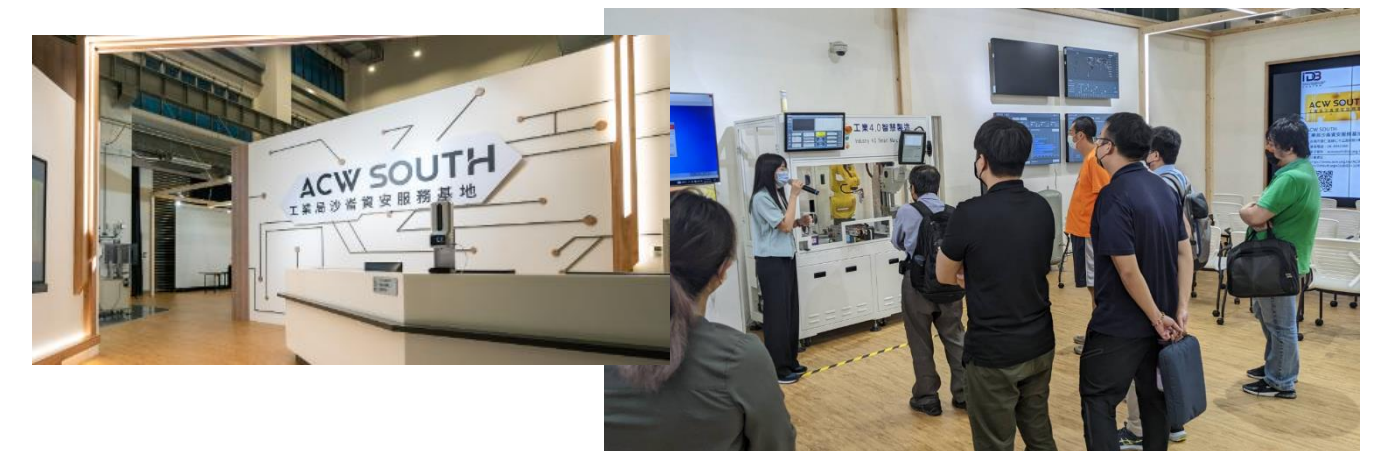


## 提供顧問諮詢與資源媒合



鏈結產業公協會，提供顧問諮詢/媒合、企業資安評級服務、產創平台補助資源等

## 建置資安展演/體驗基地



於沙崙資安服務基地，新增半導體設備資安展演及資安方案體驗專區

# 未來推動展望

- 輔導指標業者，建立標準落實示範案例，產出最佳操作實務(Best Practice)
- 訂定標準驗證標準，推動認證機制

成為國際供應鏈可信賴合作夥伴  
促進臺灣資安產業全球商機



感謝您的聆聽

Thank You

攤位編號：  
K3268

Welcome to SECPAAS  
Cybersecurity solutions for SEMI  
E187 Compliance

